World Invention Intellectual Property Associations

2023 第 7 屆上海國際發明創新展覽會

邀請函

2023 上海國際發明創新展覽會由上海發明協會主辦，世界發明智慧財產聯盟總會、香港發明創新總會及澳門創新發明協會等單位支持，將於 6 月 15 日至 6 月 17 日再上海著名的上海世博展覽館舉辦，展開為期三天的展覽、競賽及頒獎儀式。

上海國際發明創新展覽會分設為 4 大區域，分別是創新孵化企業區、創新發明成果區、學生競賽區、國際發明創新區。一共聚集來自亞洲及歐美企業、研究機構與學術單位的最新發明創新品，是一個全球發明愛好者組成的發明聚會。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請發明家參與此盛會，讓台灣的發明創意在全世界發光發亮。

世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

World Invention Intellectual Property Associations

2023 第 7 屆上海國際發明創新展覽會

主辦單位：上海發明協會

展覽日期：2023年6月15日~6月17日

展覽地點：上海世博展覽館

參展費用：18,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅、評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

參展效益：參展增加商品曝光度及個人閱歷，更是升學就業的加分利器。展後協會安排縣市政府接見及頒發獎狀。

報名資訊：台灣發明商品促進協會（TIPPA）
報名日期：2023年5月15日截止
繳費日期：2023年5月22日，逾期取消參賽資格
協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F（添盛大樓）
連絡電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw
網　　址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會
銀行：元大銀行 營業部
帳號：00108253826215